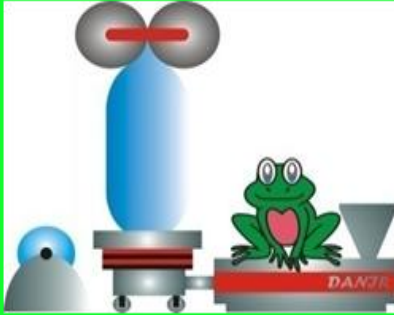




DANIR

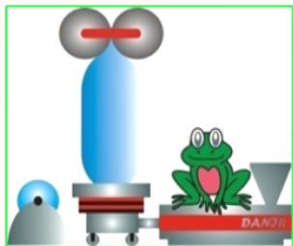
***“CONGRESO DE COMPETITIVIDAD EN EXTRUSION
SOPLADA Y CAST, MATERIAS PRIMAS Y DE
BIODEGRADIBILIDAD”***

25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2010.

CIUDAD DE MEXICO

HOTEL GALERIA PLAZA

HAMBURGO 194, COL. JUAREZ



“CONGRESO DE COMPETITIVIDAD EN EXTRUSION SOPLADA Y CAST, MATERIAS PRIMAS Y DE BIODEGRADIBILIDAD”

LUGAR

**HOTEL GALERIA PLAZA
HAMBURGO 194, COL. JUAREZ**

DIAS

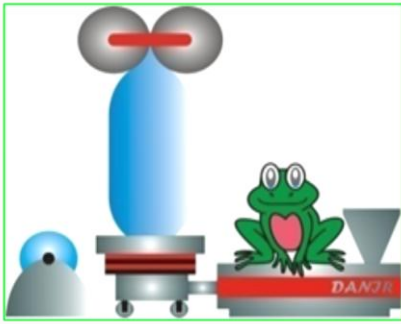
25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2010

HORARIO

**1ER DIA DE 9:00 A 18:00 HORAS
2DO DIA DE 9:00 A 14:00 HORAS**

COSTO

**4,000.00 PESOS POR PERSONA, IVA A PAGAR POR LA PERSONA
SE EXPIDE RECIBO FISCAL**



DIRIGIDO

PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DE CONVERSION Y TRANSFORMACION DEL PLASTICO ,COMPRADORES DE RESINAS, GERENTES OPERATIVOS, SUPERVISORES, OPERADORES E INTERESADOS EN APRENDER DEL APASIONANTE MUNDO DE LA EXTRUSION Y POLIETILENOS.

OBJETIVO.

EL OBJETIVO DE ESTE CONGRESO ES REUNIR A DIFERENTES LIDERES FABRICANTES DE EQUIPOS DE EXTRUSION SOPLADA & CAST, DE MATERIAS PRIMAS Y DE MATERIALES BIODEGRADABLES PARA DISCUTIR LAS NUEVAS VENTAJAS TECNOLOGICAS PARA HACER NUESTRA INDUSTRIA MAS COMPETITIVA ANTE EL NUEVO ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL .



PONENCIAS 1er DIA 25 DE FEBRERO.

TEMA	PONENTE	EMPRESA
<u>PRONOSTICO SOBRE LA ECONOMIA DE LA INDUSTRIA DE EXTRUSION Y EMPAQUE FLEXIBLE</u>	BEN PROPFE	INTERPLAST
<u>MDO IN LINE EN EQUIPOS DE EXTRUSION SOPLADA Y EQUIPOS DE EXTRUSION SOPLADA DE 5 CAPAS</u>	FRANK BERNOTAT	ALPINE
<u>USO DE OXOBIODEGRADABLES EN BOLSAS Y EMPAQUE.</u>	EMIR PEREGRINE	SYMPHONY ENVIRONMENTAL
<u>CONFIGURACION DE LINEAS DE EXTRUSION SOPLADO PARA PRODUCTOS MULTIPLES Y DE ALTO VALOR AGREGADO</u>	RICK KELLER	DAVIS STANDARD
<u>BUSQUEDA DE NUEVOS METALOCENOS.</u>	DANIEL OSORIO	DANIR
<u>NUEVOS DESARROLLOS EN CAST EXTRUSION.</u>	STEVE POST	DAVIS STANDARD
<u>RESINAS DE EVOH EVAL PARA LAMINAS DE TERMOFORMADO Y UN ESTUDIO CON PLA/EVOH</u>	PABLO GARCIA	mitsui/kuraray
<u>“UN DIA CON DOW: EMPAQUES INDUSTRIALES Y PARA CONSUMO”</u>	PEPE SAAVEDRA	DOW PLASTICS
<u>ADITIVOS DE ALTA CLARIDAD Y PURGAS DE ALTO DESEMPEÑO.</u>	REBECA HERNANDEZ	INGENIA POLYMERS
<u>CONTROLES AUTOMATICOS DE VARIACION DE CALIBRE, UNA NECESIDAD DE HOY.</u>	THOMAS EIKENBUSCH	PLASTCONTROL



PONENCIAS 2do DIA 26 DE FEBRERO.

TEMA	PONENTE	EMPRESA
<u>"HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE PELICULAS EN CAST & SOPLADO"</u>	GERMAN LAVERDE	GLOUCESTER ENGINEERING
<u>"NUEVAS ESPECIALIDADES DE RESINAS PARA EMPAQUE"</u>	CLAUDIA HERNANDEZ	DOW CHEMICAL
<u>RESINAS EMERGENTES PARA MERCADOS DE ALTO VALOR</u>	DANIEL OSORIO	DANIR
<u>OPTIMIZACION DEL TRATADO DE PELICULAS EN LOS PROCESOS DE EXTRUSION</u>	MERCEDES TUR	ENERCON
<u>"UN DIA CON DOW: EMPAQUES FLEXIBLES PARA ALIMENTOS"</u>	TERESA BERNAL	DOW PLASTICS
<u>DOSIFICACION GRAVIMETRICA PARA BIODEGRADABLES</u>	YORAM LAVEE	SIMCHONI
<u>OREVAC UNA ALTERNATIVA DIFERENTE DE TIE LAYER PARA COEXTRUSIONES.</u>	MARLENE HERNANDEZ	ARKEMA



ENVIO DE FORMATO DE INSCRIPCION A :

dosorio@danir.com.mx; dosorio33@yahoo.com.mx

o spicon@danir.com.mx Y ANEXAR ESCANEADA FICHA DE PAGO.

PAGOS

REALIZAR PAGOS A BANORTE

CUENTA A NOMBRE DE : DANIEL OSORIO VARGAS

No. CUENTA : 057 1655 119

CLABE : 072 426 0057 1655 119 1

DESCUENTOS

DESCUENTOS DEL 10% A GRUPOS MAYORES DE 3 PERSONAS Y/O SI SE INSCRIBEN ANTES DEL 18 DE ENERO DEL 2010.

POLITICAS

EN CASO DE QUE CUALQUIER PERSONA INSCRITA A ESTE CONGRESO NO PUEDA ASISTIR, PODRA SER SUSTITUIDA POR OTRA PERSONA DE LA MISMA EMPRESA, YA QUE EL PAGO NO ES REEMBOLSABLE.



SERVICIOS

SU PAGO AMPARA SU PARTICIPACION LOS DIAS MENCIONADOS AL CONGRESO, ASI COMO COFFE BREAKS, MATERIAL DIDACTICO, MEMORIAS DEL CONGRESO EN CD & COMIDA EL PRIMER DIA DEL EVENTO.

INFORMES

MAYORES INFORMES CONTACTAR A :

LIC. NIDIA NAZARET ZAMORA CENTENO

CEL: (045) 712 11 22 766

ING.DANIEL OSORIO VARGAS .

CEL.(045) 712 10-837 -29 O (045) 712 11 22 767